



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

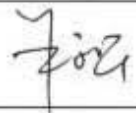
申请编号: A2017CCC0308-2602378  
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: HDLRS3-100(RS3-100)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体</p> <p>型 号: HDLRS3-100(RS3-100)</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 2 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-06-26</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公 司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江 路 2 号</p>						
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格</p>							
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HDLRS3-100(RS3-100)</p> <p>Un: AC250V, AC500V;</p> <p>In: 50A, 60A, 80A, 100A;</p> <p>额定分断能力: 50kA;</p> <p>分断范围和使用类别: aR.</p>							
<p>主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-07-17</p> <p>审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2017-07-17</p> <p>签发: 许建林 签名:  日期: 2017-07-17</p>							
<p>备注</p>							
<p>1. 变更情况:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准换版</td> <td>GB/T 13539.4-2009</td> <td>GB/T 13539.4-2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2011CCC0308-1102488;</p> <p>3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;</p> <p>4. 原 3C 证书编号: 2002010308007470;</p> <p>5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016
序号和名称	变更前	变更后					
1. 标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016					

## 检验项目汇总表

[illegible]